

การหาสถานะการทำงานที่เหมาะสมในกระบวนการกักโละด้วยสารเคมีแบบพ่น

นางสาวปรีดาภรณ์ มงคลรัตน์

ศูนย์วิทยทรัพยากร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

วิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2544

ISBN 974-03-1235-7

ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**OPTIMIZATION OF A SPRAY CHEMICAL ETCHING PROCESS**

**Miss. Preedaporn      Mongkolrat**

ศูนย์วิทยทรัพยากร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements  
for the Degree Master of Engineering in Chemical Engineering**

**Department of Chemical Engineering**

**Faculty of Engineering Chulalongkorn University**

**Academic Year 2001**

**ISBN 974-03-1235-7**

หัวข้อวิทยานิพนธ์

การหาสภาวะการทำงานที่เหมาะสมในกระบวนการกัดโลหะด้วย  
สารเคมีแบบพ่น

โดย

นางสาว ปรีดาภรณ์ มงคลรัตน์

สาขาวิชา

วิศวกรรมเคมี


อาจารย์ที่ปรึกษา

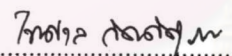
รองศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล กิตติสุขภกร

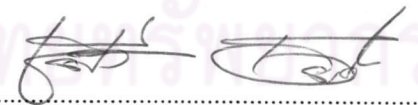
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้หัวข้อวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็น  
ส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต


  
.....คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  
(ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

  
.....ประธานกรรมการ  
(รองศาสตราจารย์ ดร.อุรา ปานเจริญ)

  
.....อาจารย์ที่ปรึกษา  
(รองศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล กิตติสุขภกร)

  
.....อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม  
(นายชัยศรี เอี่ยมอำไพ)

  
.....กรรมการ  
(ดร.มนตรี วงศ์ศรี)

ปริศนากรรม มงคลรัตน์ : การหาสภาวะการทำงานที่เหมาะสมในกระบวนการกัดโลหะด้วย  
 สารเคมีแบบพ่น. (OPTIMIZATION OF A SPRAY CHEMICAL ETCHING PROCESS)  
 อ. ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล กิตติศุภกร, อ.ที่ปรึกษาร่วม : ชัยศรี  
 เอี่ยมอำไพ 108 หน้า. ISBN 974-03-1235-7.

โดยทั่วไปกระบวนการผลิตที่ได้รับการออกแบบไว้เป็นอย่างดีแล้ว จะอยู่ภายใต้  
 การควบคุมที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตามกระบวนการผลิตอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากสิ่ง  
 รบกวนที่ย่อมเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ส่งผลกระทบให้กระบวนการปรับเข้าหาสภาวะสมดุลใหม่ ทำ  
 ให้กระบวนการผลิตออกนอกการควบคุมที่กำหนด และผลิตสินค้าที่ไม่ตรงตามข้อกำหนด เพื่อ  
 ควบคุมกระบวนการผลิตให้อยู่ภายใต้การควบคุม จึงต้องควบคุมตัวแปรปรับให้ดำเนินการอยู่ภาย  
 ได้สภาวะที่กำหนดจึงจะทำให้การผลิตสินค้ามีคุณภาพดี

งานวิจัยนี้ นำเสนอวิธีการควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ (SPC : Statistical Process Control)  
 เพื่อควบคุมคุณภาพของสินค้าที่ผลิตในกระบวนการผลิต กระบวนการกัดโลหะเพื่อขึ้นรูปชิ้นงาน  
 ด้วยสารเคมี ซึ่งเป็นกระบวนการที่สำคัญกระบวนการหนึ่งของการผลิตแขนจับหัวอ่านและเขียน  
 ในคอมพิวเตอร์ โดยหลักของกระบวนการกัดโลหะต้องใช้สารเคมีในการล้างและการกัดชิ้นงาน  
 จากการศึกษาพบ ผลของความสัมพันธ์ของความเข้มข้นของสารเคมีต่อคุณภาพสินค้า คือ ค่าศักย์  
 ไฟฟ้าปฏิกิริยาเคมี (ORP : Oxidation-Reduction Potential) และอุณหภูมิ จึงควบคุมปัจจัยทั้ง  
 สองในกระบวนการผลิตจริงด้วยระบบการควบคุมคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมวิซวลเบสิก เพื่อช่วย  
 ตรวจสอบและควบคุมกระบวนการผลิตให้อยู่ภายใต้การควบคุมที่กำหนดไว้ได้ และช่วยลดการ  
 ผลิตสินค้าที่คุณภาพไม่ตรงตามข้อกำหนดได้เป็นที่น่าพอใจ

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี  
 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  
 ปีการศึกษา 2544

ลายมือชื่อนิติ.....  
 ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา.....  
 ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม.....

## 4171456421 : MAJOR CHEMICAL ENGINEERING

KEY WORD: SPRAY CHEMICAL ETCHING PROCESS/ STATICAL PROCESS CONTROL PROGRAM


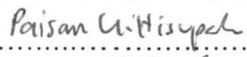

PREEDAPORN MONGKOLRAT : OPTIMIZATION OF A SPRAY CHEMICAL  
ETCHING PROCESS. THESIS ADVISOR : PAISAN KITTISUPAKORN, Ph.D.  
THESIS COADVISOR : CHAISRI EIAMAMPAI, 108 pp. ISBN 974-03-1235-7.

In general, well designed production processes are normally controlled with regarding to a desired set point. However, when disturbances of the processes change, the outputs of the processes go to a new steady state shifting from the desired set point leading to off-spec products. Therefore, good control of such processes is needed to manipulate a desired operating condition as well as product's quality.

In this work, we present the use of statistical process control (SPC) in the control of product quality of the etching process for the production of disk drive reading arm as called suspension. The etching process studied involves the use of chemicals to clean and etch the surface of the arm. Therefore, the relationships among the product quality to chemical concentration, oxidation-reduction potential (ORP) and temperature are studied. Then, computer programs based on visual basic are developed to monitoring the inputs and outputs and control of the product quality. It was found that the developed programs are useful tools to be implemented in the etching process; the off-spec product can be decreased immensely.

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Department Chemical Engineering  
Field of study Chemical Engineering  
Academic year 2001

Student's signature .....   
Advisor's signature .....   
Co-advisor's signature..... 

## กิตติกรรมประกาศ

การทำวิทยานิพนธ์ทางผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัย  
รองศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล กิตติศุภกร ที่ได้กรุณาให้ คำแนะนำ ความช่วยเหลือ กำลังใจ  
ตรวจแก้ไข จนวิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จได้ด้วยดี

ขอขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมโครงการวิจัย คุณชัยศรี เอี่ยมอำไพ ผู้จัดการอาวุโส  
ส่วนงานวิศวกรรมการกักขังรูปโลหะของบริษัท เค.อาร์. พีริซัน (มหาชน) จำกัด ในด้านการ  
ค้นคว้าข้อมูลที่เป็นในการวิจัย เอื้อเฟื้อ วัสดุคืบ อุปกรณ์เครื่องมือ และสถานที่ในกระบวนการ  
การจริงสำหรับการทดลอง รวมทั้งเจ้าหน้าที่และพนักงาน ของบริษัท เค.อาร์. พีริซัน  
(มหาชน) จำกัด ทุกท่านทุกส่วนงานที่กรุณาให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการ  
วิจัยในกระบวนการจริง

ขอขอบคุณ คุณสิทธิชัย ปุณะปุง ผู้จัดการส่วนงานวิศวกรรมเครื่องมือ บริษัท เค.อาร์.  
พีริซัน (มหาชน) จำกัด ที่กรุณาให้ความช่วยเหลือ แนะนำ และตรวจสอบในด้านโปรแกรมจน  
สำเร็จได้ด้วยดี

ขอขอบคุณอาจารย์และเจ้าหน้าที่ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุกท่าน  
ที่ให้คำแนะนำ และความช่วยเหลือในการทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

สุดท้ายนี้ ผู้วิจัยใคร่ขอกราบขอบพระคุณ บิดา-มารดา น้องๆ และครอบครัว ซึ่ง  
สนับสนุนและให้กำลังใจแก่ผู้วิจัยเสมอมาจนสำเร็จการศึกษา

ศูนย์วิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	จ
กิตติกรรมประกาศ.....	ฉ
สารบัญ.....	ช
สารบัญตาราง.....	ฅ
สารบัญภาพ.....	ญ
บทที่	
1. บทนำ.....	1
1.1 คำนำ.....	1
1.2 แนวคิดและเหตุผล.....	2
1.3 วัตถุประสงค์.....	2
1.4 ขอบเขตของการวิจัย.....	2
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	2
1.6 ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย.....	3
2. วารสารปริทัศน์.....	4
2.1 โรงงานตัวอย่างและข้อมูลก่อนการปรับปรุง.....	4
2.2 การควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ.....	38
2.3 การสำรวจงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	46
3. วิธีดำเนินการวิจัย.....	48
3.1 การเลือกปัจจัยที่ใช้ในการวิจัย.....	48
4. ผลการวิจัย และการวิเคราะห์ข้อมูล.....	52
4.1 ผลการวิจัยและบันทึกผลการวิจัย.....	52
4.2 การวิเคราะห์ข้อมูล.....	61
5. การประเมินผลการปรับปรุงกระบวนการผลิต.....	67
5.1 ข้อมูลจากกระบวนการผลิตสภาวะปัจจุบันแบบไม่มีโปรแกรมควบคุม.....	67
5.2 ข้อมูลจากกระบวนการผลิตสภาวะปัจจุบันแบบใช้โปรแกรมควบคุม.....	69
5.3 ประเมินผลการปรับปรุงกระบวนการผลิต.....	82

## สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
6. สรุปผลและข้อเสนอแนะ.....	86
6.1 สรุปผลการวิจัย.....	86
6.2 ข้อจำกัดของการวิจัย.....	86
6.3 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็น.....	87
รายการอ้างอิง.....	89
ภาคผนวก.....	91
ภาคผนวก ก ความหมายของศัพท์.....	92
ภาคผนวก ข ข้อมูลเบื้องต้นของโรงงานตัวอย่าง.....	94
ภาคผนวก ค ตารางที่ ค.1 ตัวประกอบสำหรับแผนภูมิควบคุม X-bar และ R.....	99
ภาคผนวก ง คู่มืออ้างอิงการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปควบคุมกระบวนการ.....	100
ภาคผนวก จ Ionic activity coefficient values (f) for various ionic strengths (I) of solution.....	107
ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์.....	108

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



## สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
2.1 ขั้นตอนวิธีการทำงานของการล้างงาน.....	10
2.2 ขั้นตอนวิธีการทำงานของการ Remove.....	19
2.3 องค์การและกระบวนการที่รับผิดชอบของ โรงงานตัวอย่าง.....	30
2.4 ปริมาณของเสียในช่วงเดือนกรกฎาคม.....	34
2.5 ตัวอย่างสัมประสิทธิ์ของฟิสิกส์ควบคุมแผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยและพิสัย.....	40
2.6 ตัวอย่างแบบฟอร์มแผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยและพิสัย.....	42
3.1 ปัจจัยที่มีสาเหตุมาจากการทำงานของคน.....	50
3.2 ปัจจัยที่มีสาเหตุมาจากเครื่องจักร.....	51
3.3 ปัจจัยที่มีสาเหตุมาจากวัตถุดิบ.....	51
3.4 ปัจจัยที่มีสาเหตุมาจากวิธีการทำงาน.....	51
4.1 Specific values of the used etchant FeCl <sub>3</sub> .....	52
4.2 ความสัมพันธ์ระหว่างค่า ORP และลักษณะของชิ้นงาน.....	54
4.3 ผลของอุณหภูมิของน้ำยาที่เหมาะสม.....	56
4.4 ผลของอัตราการกัดของสารเคมีที่อุณหภูมิ 50 <sup>0</sup> C ณ ความดันต่างๆ.....	57
4.5 ผลการปรับระยะของแผ่นชิ้นงานและหัวฉีดพ่นแนวแกน Z.....	60
4.6 ตัวอย่างผลของค่า ORP และอุณหภูมิของกระบวนการผลิต.....	62
4.7 ตัวอย่างผลวิจัยเฉพาะชุดข้อมูล ORP.....	64
5.1 ข้อมูลปริมาณของเสียจากกระบวนการผลิตควบคุมด้วยสภาวะปัจจุบัน.....	68
5.2 เปรียบเทียบค่าของ ORP ระหว่างผลที่ได้จากทฤษฎีและกระบวนการผลิตจริง.....	81
5.3 ประเมินปัญหา, สาเหตุ และแนวทางแก้ไข.....	84

## สารบัญภาพ

รูปที่	หน้า
2.1 แบบจำลองผลิตภัณฑ์ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์และแขนจับยึดหัวอ่าน.....	4
2.2 ส่วนประกอบ Arm ของแขนจับยึดหัวอ่านเขียน.....	5
2.3 ส่วนประกอบ TG ของแขนจับยึดหัวอ่านเขียน.....	6
2.4 ส่วนประกอบ Plate ของแขนจับยึดหัวอ่านเขียน.....	6
2.5 ส่วนประกอบของแขนจับยึดหัวอ่านเขียน.....	7
2.6 การป้อนมีวนสแตนเลสเข้าเครื่อง Cut&Punch.....	8
2.7 แผ่นชิ้นงานสแตนเลสที่เจาะรูและตัดขนาดตามต้องการ.....	9
2.8 การล้างแผ่นสแตนเลสในเครื่องล้าง.....	10
2.9 กระบวนการ Dip coating.....	12
2.10 กระบวนการ Exposure.....	13
2.11 กระบวนการ Development.....	14
2.12 แบบจำลองของเครื่อง Spray etching.....	16
2.13 เครื่อง Spray etching.....	17
2.14 แผ่นสแตนเลสในเครื่อง Spray etching.....	18
2.15 การตรวจสอบของเสียบนแผ่นชิ้นงานด้วยกล้องกำลังขยาย 10 เท่า.....	19
2.16 ภาพขยายของแผ่นชิ้นงานใต้กล้องกำลังขยาย.....	20
2.17 การแยกแผ่นชิ้นงานเป็นแถวย่อย.....	21
2.18 แถวย่อยชิ้นงานรอการตัดขึ้นรูป.....	22
2.19 ชิ้นงานตัดขึ้นรูปค่า Gram.....	23
2.20 กระบวนการล้างชิ้นงาน.....	24
2.21 ชิ้นงานตัดขึ้นรูปค่า Gram อย่างละเอียด.....	25
2.22 การตรวจสอบของเสียบนตัวชิ้นงานด้วยกล้องกำลังขยาย 10 เท่า.....	26
2.23 การบรรจุหีบห่อ.....	27
2.24 ลำดับกระบวนการกัดขึ้นรูปด้วยสารเคมี.....	28
2.25 กระบวนการขึ้นรูปและประกอบ.....	29

## สารบัญภาพ (ต่อ)

รูปที่	หน้า
2.26	32
2.27	35
2.28	36
2.29	37
2.30	38
3.1	49
4.1	55
4.2	58
4.3	59
4.4	60
4.5	65
5.1	69
5.2	70
5.3	71
5.4	72
5.5	73

สารบัญภาพ (ต่อ)

รูปที่	หน้า
5.6 กราฟข้อมูล (ชุดที่5) ปัจจัยควบคุมค่า ORP จากชุดโปรแกรมควบคุมจากงานวิจัย.....	74
5.7 กราฟข้อมูล (ชุดที่6) ปัจจัยควบคุมค่า ORP จากชุดโปรแกรมควบคุมจากงานวิจัย.....	75
5.8 กราฟข้อมูล (ชุดที่7) ปัจจัยควบคุมค่า ORP จากชุดโปรแกรมควบคุมจากงานวิจัย.....	76
5.9 กราฟข้อมูล (ชุดที่8) ปัจจัยควบคุมค่า ORP จากชุดโปรแกรมควบคุมจากงานวิจัย.....	77
5.10 กราฟข้อมูล (ชุดที่9) ปัจจัยควบคุมค่า ORP จากชุดโปรแกรมควบคุมจากงานวิจัย.....	78
5.11 กราฟข้อมูล (ชุดที่10) ปัจจัยควบคุมค่า ORP จากชุดโปรแกรมควบคุมจากงานวิจัย.....	79
5.12 ความสัมพันธ์ของ $[Fe^{3+}]$ และ ORP.....	85
6.1 ความสัมพันธ์ของปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลในกระบวนการกักขังรูปด้วยสารเคมี.....	88

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย